

檔 號：

保存年限：

財團法人商業發展研究院 函

地址：10665 臺北市復興南路一段303號
4樓

聯絡人：銀詠春

聯絡電話：02-7756-1753

電子信箱：murielyin@cdri.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年4月30日

發文字號：商研國發字第1150000301號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1 附件2

主旨：檢送「防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性臺灣」活動資訊，敬請協助轉知推廣，請查照。

說明：

- 一、本院受數位發展部委託辦理「防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性臺灣」，鼓勵各界共同開發具模組化、可重複使用之防災數位功能元件，以提升我國整體防災韌性。
- 二、徵件期間自即日起至115年6月1日中午12時止，並訂於115年5月5日辦理競賽說明會，活動內容詳如附件簡章。
- 三、檢附活動簡章及宣傳圖檔（EDM）各1份，敬請協助透過貴單位官網、論壇、公佈欄及社群平台等管道轉知推廣，並鼓勵所屬師生、會員或相關從業人員踴躍報名參與。
- 四、如需進一步宣傳素材（如社群貼文內容或其他圖文檔案），歡迎逕洽本院聯絡窗口。
- 五、活動資訊：
 - （一）活動名稱：防災積木元件創新賽：公民科技拼出韌性臺灣
 - （二）報名期限：即日起至115年6月1日中午12時止
 - （三）活動官網：<https://civictech.moda.gov.tw/>
- 六、聯絡人：（02）7756-1756 陳小姐；電子郵件：sallychen@cdri.org.tw

正本：經濟部水利署水利規劃分署、經濟部地質調查及礦業管理中心、農業部農村發展及水土保持署、臺北市政府工務局、內政部建築研究所、經濟部水利署、國家災害防救科技中心、社團法人臺灣防災教育訓練學會、社團法人臺灣防災產業協會、台灣建築物公共安全協會、台灣急救者教育協會、台灣區電機電子工業同業公會、國際AI教育協會、中華民國資訊軟體協會、中央警察大學消防學系、中央警察大學公共安全學系、中央警察大學資訊管理學系、中央警察大學防災研究所、財團法人資訊工業策進會、財團法人工業技術研究院、財團法人

國家實驗研究院國家地震工程研究中心、財團法人國家實驗研究院、財團法人中興工程顧問社、遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、恆昇泰科技股份有限公司、泓德能源科技股份有限公司、經緯航太科技股份有限公司、三聯科技股份有限公司、台灣恩益禧股份有限公司、易圖科技股份有限公司、準線智慧科技股份有限公司、天氣風險管理開發股份有限公司、國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立中興大學、國立成功大學、國立中山大學、國立臺北大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立臺南大學、國立高雄大學、國立屏東大學、國立東華大學、國立宜蘭大學、國立聯合大學、國立金門大學、國立臺東大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、國立臺中教育大學、國立臺北教育大學、國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立體育大學、國立臺灣體育運動大學、大仁科技大學、中國科技大學、中臺科技大學、弘光科技大學、明志科技大學、南開科技大學、建國科技大學、國立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立高雄科技大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立臺中科技大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、國立澎湖科技大學、崑山科技大學、景文科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學、輔英科技大學、德明財經科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學、嶺東科技大學、國立臺北商業大學、國立高雄餐旅大學、中國文化大學、輔仁大學學校財團法人、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、東吳大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、中原大學、長庚大學、世新大學、逢甲大學、東海大學、靜宜大學、亞洲大學、中山醫學大學、義守大學、長榮大學、南華大學、佛光大學、玄奘大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學大學、法鼓學校財團法人法鼓文理學院、長庚學校財團法人長庚科技大學、財團法人龍華科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、萬能學校財團法人萬能科技大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、正修學校財團法人正修科技大學

副本：數位發展部